**[Ⅰ] 2022 IVC-22 전시참가 결과**

**□ IVC-22 개최 개요**

**ㅇ 일시 및 장소 : 2022.9.11(일)~16(금), 일본 사뽀로 컨벤션센터**

**□  KOVRA IVC-22 전시회 참가 현황**

**ㅇ 일시 및 장소 : 2022.9.11(일)~14일(수),**

**일본 사뽀로 컨벤션 센터 내 학술발표회장 부스 및  전시장 부스**

**ㅇ 전시 참가 업체 수 : 총 60개사**

**- 일본기업 : 58개사(알박, TEL, 오사카진공, 시마즈, 캐논ANELVA, AIST,**

**후지, INFICON, 파이퍼베큠, 일본파크시스템 등)**

**- 한국참가 기업 : 한국마루이 및 KOVRA(부스 각 1개),**

**카탈로그 참가 기업 : 한국자동화기술(카탈로그 코너 및 IVC-22 홈페이지 게재)**

**ㅇ 참가자 현황**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **기업 명** | **대표자** | **참가자** | **비 고** |
| **1** | **한국알박㈜** | **김선길** | **백충렬 이사장** | **현지참여** |
| **2** |  |  | **심우신 책임** |  |
| **3** | **㈜KSM** | **김윤호** | **김민정 이사** | **현지참여** |
| **4** | **㈜한국마루이** | **고상식** | **송완섭 상무** |  |
| **5** |  |  | **고상식 대표** |  |
| **6** |  |  | **남창덕 고문** |  |
| **7** | **㈜내일금속** | **이현성** | **이현성 대표** |  |
| **8** | **㈜SHT** | **김수형** | **김수형 대표** |  |
| **9** | **㈜한국장동화기술** | **이영일** | **이영일 대표** |  |
| **10** | **㈜스타코** | **변상돈** | **이정구 이사** |  |
| **11** | **KOVRA** | **백충렬** | **고중희 전무** |  |
| **12** |  |  | **이복연 팀장** |  |
| **계** | **7개 회원사** |  | **12명** | **현지2명** |

**ㅇ 부스 미팅 등 활동 내용**

**⊙ 부스 미팅**

**· 일본 전시참가기업들과 전시품목 및 관심 사항 집중 미팅 실시**

**· KOVRA부스엔 KSM 제품카탈로그 전시 및 참가자 회의 준비 등**

**⊙ 부스 투어 실시**

**· 백이사장님 리드 하에 KOVRA 참가단의 일본 주요 전시기업의**

**부스 투어를 통해 전시물품의 상세 설명 청취 및 연락처(명함)교환**

**\* 일본전시참가기업들로부터 한국 전시참가단의 단체 투어에**

**대한 깊은 감동을 전달해옴**

**[Ⅱ] JVIA와 교류회 개최 결과**

**□ JVIA와의 교류회 개최**

**ㅇ 양 기관장의 업무소개**

**⊙ JVIA의 업무 소개**

**· 쓰지무라 회장의  JVIA 업무 소개(붙임 JVIA Brochure 참조)**

**⊙ KOVRA 업무소개 및 국제적 SCM의 중요성 강조**

**· 백이사장님의 양기관 발전의 필요성 강조와 양 기관의**

**진공관련 제품(반도체/디스플레이)의 국제적 공급망의**

**중요성 강조**

**ㅇ JVIA와 교류회 개최의 의의**

**⊙ 공식적인 최초의 교류회 개최로 양기관 발전의 전기 마련**

**⊙ JVIA의 깃발든 열열한 환대 속에 공식적인 기념촬영**

**⊙ 양 기관의 진지한 업무소개를 통해 향후 공동발전 가능성 타진**

**- 특히 쓰지무라 회장은 한국어로 업무를 소개하는 열정을 보여주었음**

**⊙ JVIA의 담당부서(Contact Point)를 통해 향후 관심사에 대한**

**긴밀한 협력 관계 모색**

**⊙ KOVRA가 아직 시도하지 않은 진공산업 통계조사와**

**진공기술자의 자격인정제도 등 벤치마킹**

**□ 향후 추진 계획**

**ㅇ JVIA와 상호협력을 위한 향후 후속조치**

**- 향후 정례 회의 개최 추진**

**- JVIA 회원사와 KOVRA회원사 간 기술교류 등 협력방안 마련**

**ㅇ JVIA와 공동협력 사업 등 모색**